

Da in diesem Bsp. der Wärmeleitkoeffizient $\lambda(\cdot)$ unstetig ist (zwei verschiedene Materialien), können wir die PDE aus (22) nur in Ω_I und Ω_{II} formulieren. Am Interface Γ_{IF} müssen Interfacebedingungen gestellt werden. Wir erhalten dann die folgende RWA:

Ges. Temperaturfeld $u(\cdot)$ mit $u(\cdot) = u_I(\cdot)$ in Ω_I und $u(\cdot) = u_{II}(\cdot)$ in Ω_{II} :

$$-\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\lambda_{Si} \frac{\partial u_I(x)}{\partial x_1} \right) - \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\lambda_{Si} \frac{\partial u_I(x)}{\partial x_2} \right) = 0, \quad x = (x_1, x_2) \in \Omega_I$$

$$-\frac{\partial}{\partial x_1} \left(\lambda_{Cu} \frac{\partial u_{II}(x)}{\partial x_1} \right) - \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\lambda_{Cu} \frac{\partial u_{II}(x)}{\partial x_2} \right) = 0, \quad x = (x_1, x_2) \in \Omega_{II}$$

+ Interface bed.: $u_I(x) = u_{II}(x), \quad x \in \Gamma_{IF}$

$$\Gamma_{IF} \quad \begin{matrix} \Omega_{II} \\ \Omega_I \end{matrix} \quad \begin{matrix} \vec{n}_I = (0, 1) \\ \downarrow \quad \uparrow \end{matrix} \quad -\lambda_{Si} \frac{\partial u_I}{\partial x_2}(x) = -\lambda_{Cu} \frac{\partial u_{II}}{\partial x_2}(x), \quad x \in \Gamma_{IF}$$

+ Randbed.: • $u(x) = g_1(x), \quad x \in \Gamma_1$

- $\frac{\partial u}{\partial N}(x) = 0, \quad x \in \Gamma_2$

- $\frac{\partial u}{\partial N}(x) = \alpha(g_3 - u(x)), \quad x \in \Gamma_3$

Wärmeleitproblem "CHIP" ist das Modellproblem im SKRIPTUM und im Lehrbuch [Jung & Langer]:

